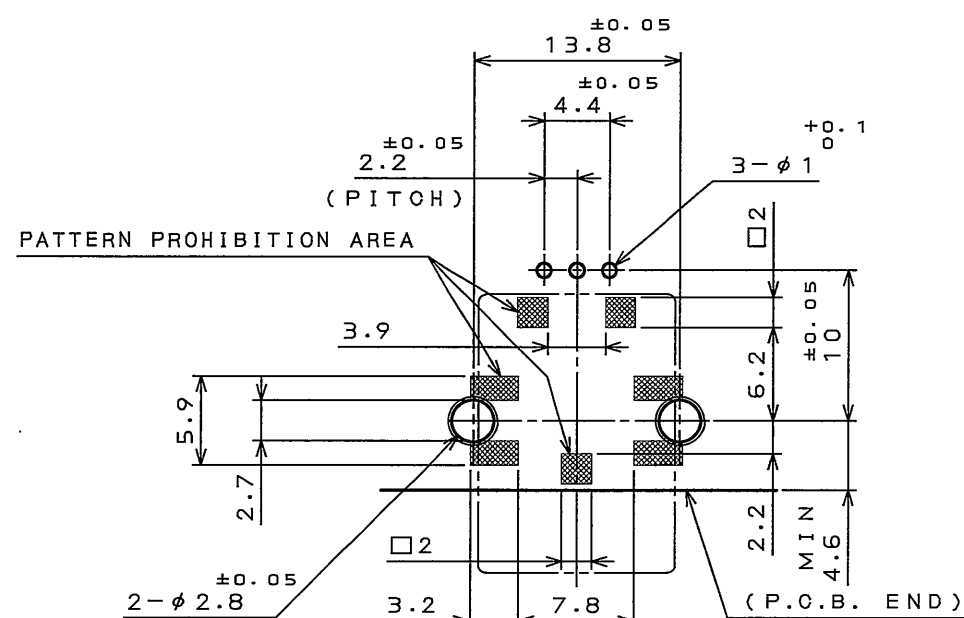
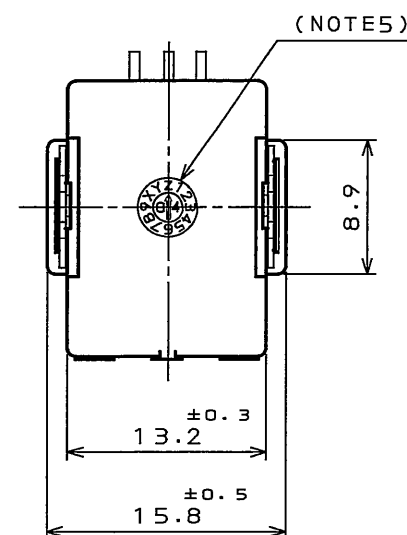


版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.



APPLICABLE P.C.B. HOLE LOCATION(REF.)

(NOTE6 & SEE TABLE1)

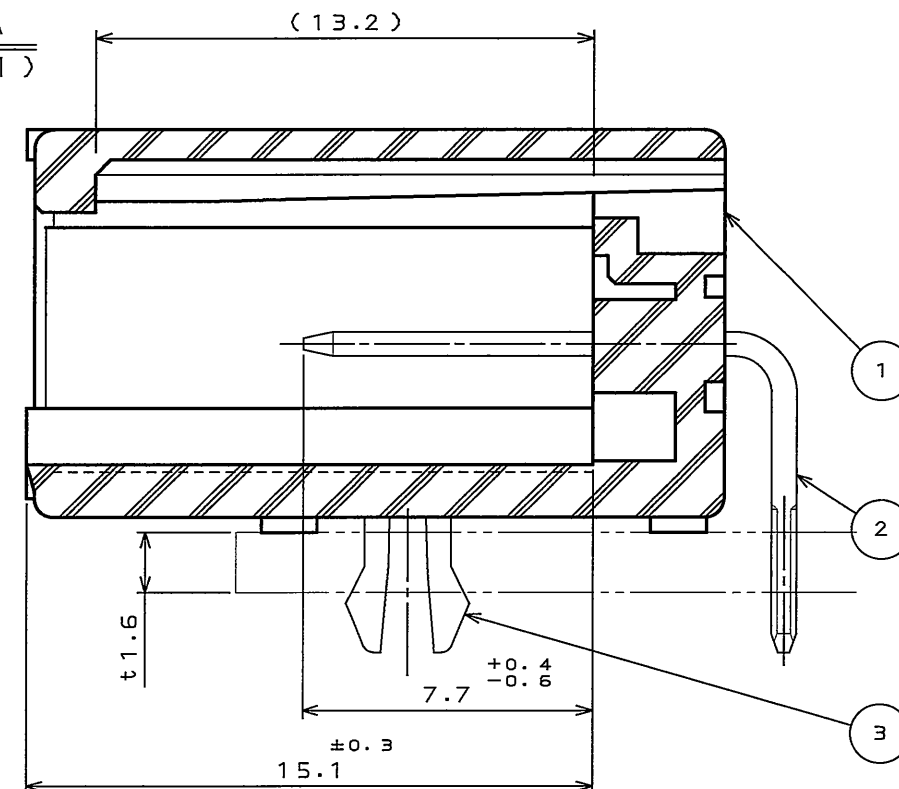
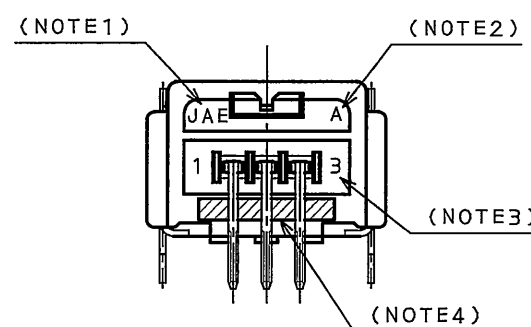
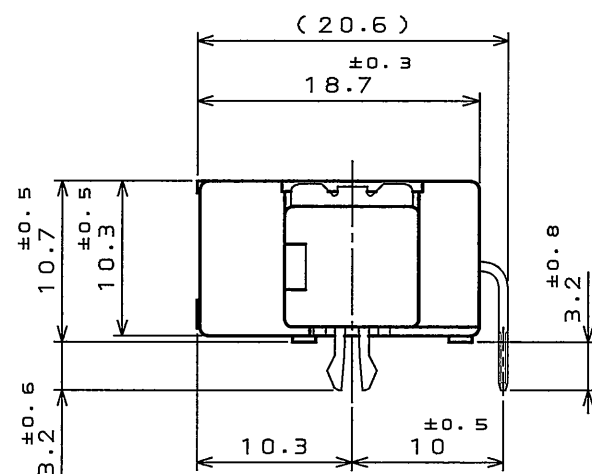
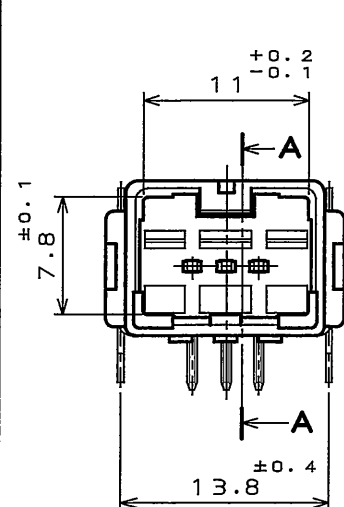
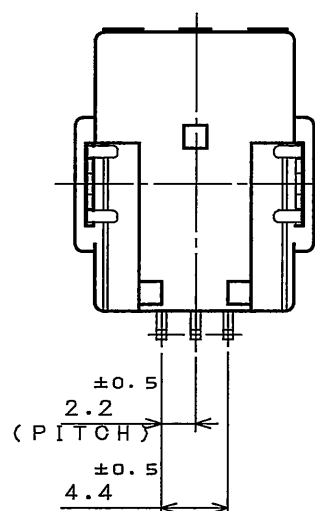


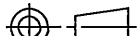
TABLE1: APPLICABLE P.C.B. SPECIFICATION

APPLICABLE P.C.B. THICKNESS 適合基板厚	$t 1.6^{+0.2}_{-0.1}$
FINISHED HOLE DIA. 仕上径	HOOK PIN HOLE: $\phi 2.8^{+0.05}$ (LAND DIA.: $\phi 3.3$) (THROUGH HOLE PLATED)
	TERMINAL HOLE: $\phi 1^{+0.1}_0$
P.C.B. MATERIAL 基板材質	FIBERGLASS EPOXY COMPOSITE P.C.B. ガラス布入りエポキシ積層板



NOTE1. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN RAISED LETTERS.
2. MOLD CAVITY DESIGNATOR APPEARS IN RAISED LETTERS.
3. POSITION NO. APPEARS IN RAISED LETTERS.
4. MATERIAL MARK ">SPS 6F30<" APPEARS
IN RAISED LETTERS IN THIS  HACHING AREA.
5. LOT NO. APPEARS IN RAISED LETTERS.
6. PLEASE SOLDER THE HOOK-PINS FOR CONNECTOR HOLDING.

- 注1. 社標を浮き出す。
2. 金型マークを浮き出す。
3. 端子No.を浮き出す。
4.  部に材料マーク"SPS 0F30<"を浮き出す。
5. ロットNo.を浮き出す。
6. コネクタ保持の為に、フックピンもソルダーリングして下さい。

3	HOO K P I N	2	COPPER ALLOY	P L A T I N G : S n	
2	C O N T A C T	3	B R A S S	P L A T I N G : S n	
1	I N S U L A T O R	1	S P S G F 30		C O L O R : G R A Y
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE) 3.Dec.2004		尺度(SCALE) 2:1	シリーズ(SERIES) MX34
JACS-1754 JAHL-1754		製図 DR.		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION	
一般差(GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	S.HARA	ELECTRONICS	
寸法(DIMENSION)		査閲 APPD.		INDUSTRY, LTD.	
		承認 APPD.	T. Shiro		
. ±0.8				図面番号(DRAWING NO.)	
.X ±0.4				SJ100824	
.XX ±0.1				質量(MASS)	
.XXX ±					
				版数 (REV.) 1	